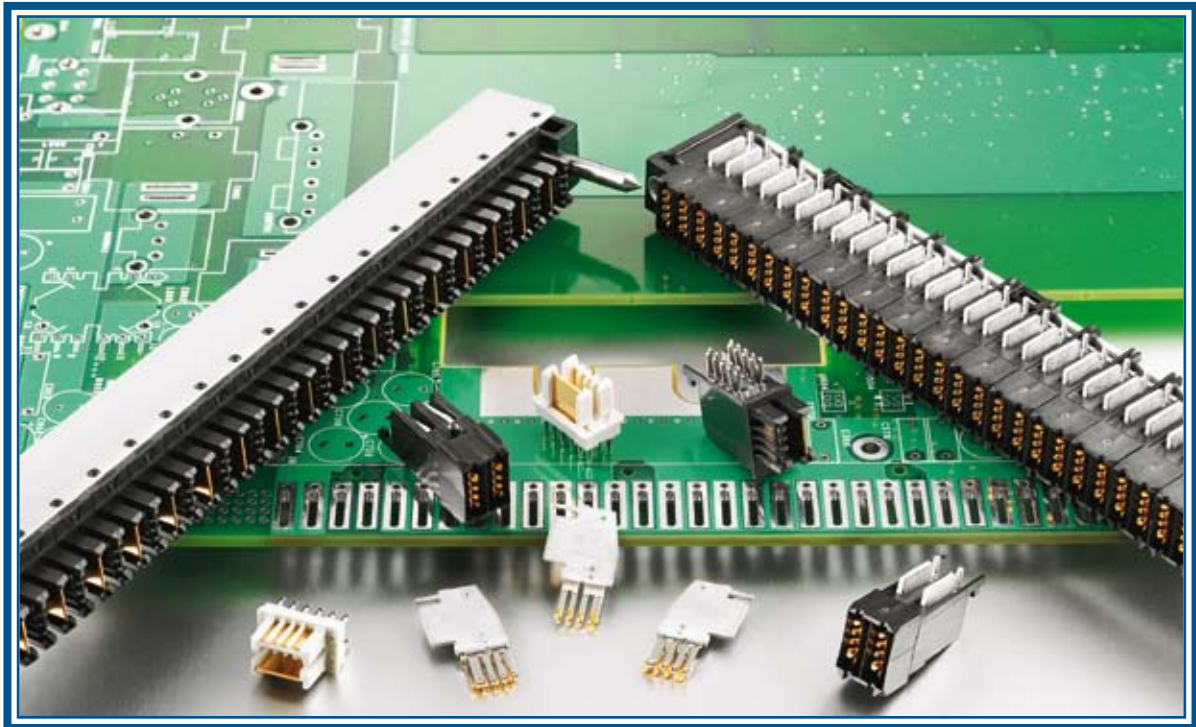


Neue Produktmitteilung

Winchester Electronics präsentiert

100-Ampere Advanced Power Module



Wir bei Winchester Electronics freuen uns, Ihnen die Markteinführung unserer neuentwickelten 100-Ampere Steckverbinderbuchsen mit wesentlich besserer Stromstärkekapazität als bei 20- und 30-Ampere Verbindern ankündigen zu dürfen. Die Module sind zusammensteckbar und erfüllen alle Stromversorgungsaufgaben. Advanced Power Module sind ebenso für Einzelanwendungen geeignet. Diese Power Module der neuen Generation sind mit den herkömmlichen 4-reihigen HD+ Schienen rückwärtskompatibel, was den Konstrukteuren problemlose Systemupgrades ermöglicht.

Winchesters 100-Ampere Power Modulbuchsen haben zwei robuste Steckverbinderbaugruppen – mit jeweils 50 Ampere Nennleistung und passen auf die bestehenden 30-Ampere Senkrecht- und Rechtwinkelflachsteckermodule

Winchesters Advanced Power Module stellen ein extrem vielseitiges Board-to-Board-Steckverbindersystem mit Kontakt-, Führungs- und Polarisierungsmodulen dar. Die Leiterplattenverbinder werden einzeln angeboten, während Tochterkartenmodule auf eine gezogene Aluminumschiene montiert, und als komplette Verbinderbaugruppe angeboten werden können.

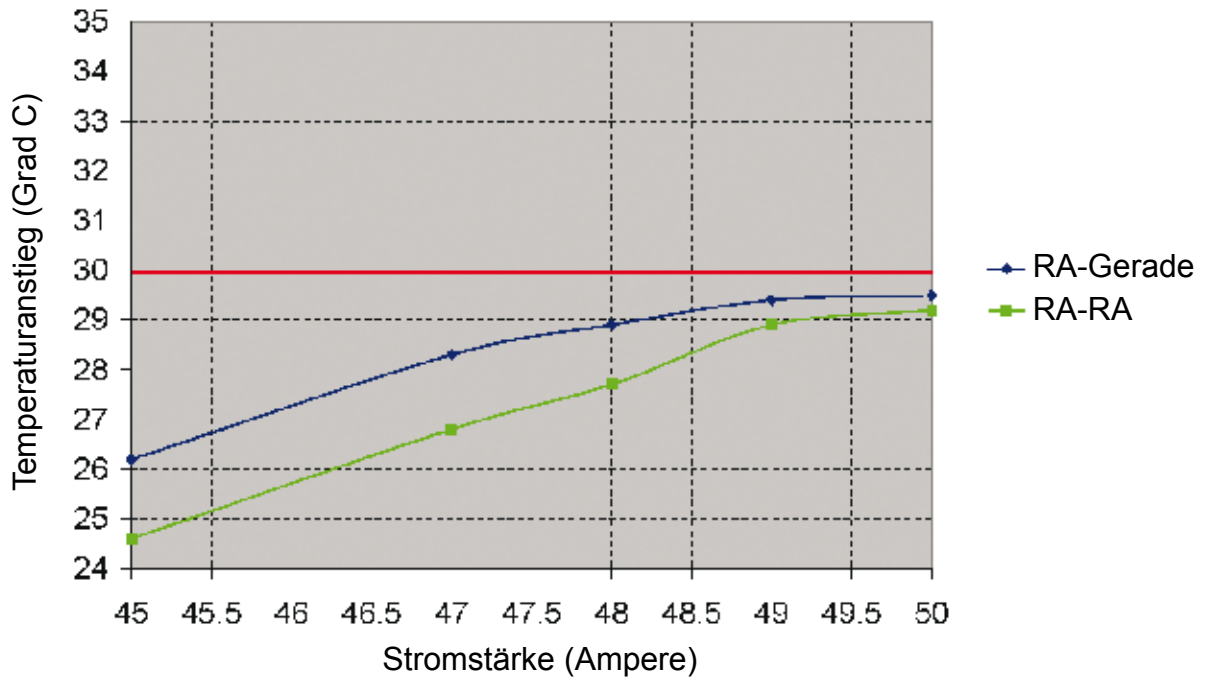
High Density Plus und HD+ sind eingetragene Warenzeichen der Fa. Teradyne, Inc.

Vertrieb durch:



DICO Electronic GmbH & Co KG
Ständlerstraße 37 · 81549 München
Telefon 089-92334499-0 · Telefax 089-92334499-9
info@dico-electronic.de · www.dico-electronic.de

Stromstärke vs. Temperaturanstieg 24° C Umgebungstemperatur



100-Ampere Verbindermodule bieten zweiteilige Doppelkontaktbaugruppen mit extrem stabilen Lötflächen, für maximalen Oberflächenkontakt zu beschichteten Leiterplattenlötslots und optimale Stromkapazität konstruiert.

Lötflächen sind in 0,125", 0,150" und 0,180" zur Anpassung an eine breite Palette von Leiterplattenstärken erhältlich



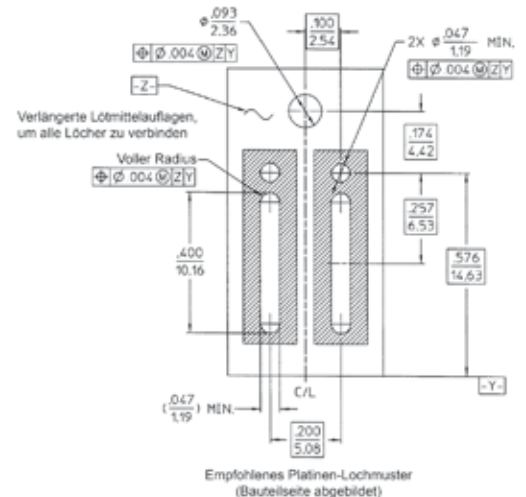
Die vertikalen Power Module bieten die Winchester-bewährte, zuverlässige und branchenführende C-Press®-konforme Pin-technologie.

Die Power Module sind in 4 verschiedenen Flachkontakthöhen erhältlich, um serielle Kontakte in First-Make-Last-Break (FMLB)-Anwendungen zu ermöglichen.



Die Rechtwinkel-Power Module gibt es in 3 verschiedenen Flachkontakthöhen, um serielle Kontakte in First-Make-Last-Break (FMLB)-Anwendungen zu ermöglichen

Lötflächen sind in 0,150" und 0,180" zur Anpassung an eine breite Palette von Leiterplattenstärken erhältlich.



Vertrieb durch:



DICO Electronic GmbH & Co KG
 Ständlerstraße 37 · 81549 München
 Telefon 089-92334499-0 · Telefax 089-92334499-9
 info@dico-electronic.de · www.dico-electronic.de